

(11)Publication number:

2000-053486

(43) Date of publication of application: 22.02.2000

(51)Int.CI.

C30B 15/00 // C30B 29/06

(21)Application number: 10-230077

(71)Applicant:

SHIN ETSU HANDOTAI CO LTD

(22)Date of filing:

31.07.1998

(72)Inventor:

KIMURA MASAKI

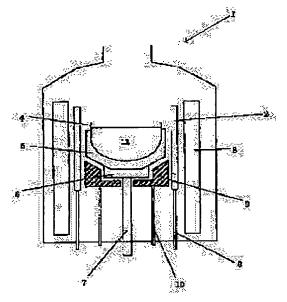
**MURAOKA SHOZO** 

# (54) SINGLE CRYSTAL PULLING-UP EQUIPMENT AND PULLING-UP OF SINGLE CRYSTAL

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an equipment for pulling-up single crystal capable of melting the large charge amount of a raw material in a short time with lower heater power and controlling the crystal growth and also to provide a method for pulling-up the single crystal.

SOLUTION: In this equipment 1 which is provided at least with a crucible 4 to be charged with a raw material and a heater 2 surrounding the crucible 4 and used for producing single crystal by a Czochralski method, a heat conduction/radiation member 9 for receiving radiant heat from the heater 2, transferring the received heat to the underside of the crucible 4 by heat conduction and radiating the radiant heat toward the crucible 4, is arranged. Also, in this method, the equipment 1 is used.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

24.12.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-53486 (P2000-53486A)

(43)公開日 平成12年2月22日(2000.2.22)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
C 3 0 B	15/00		C30B	15/00	Z	4G050
// C30B	29/06	502		29/06	502C	4G077

## 審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 6 頁)

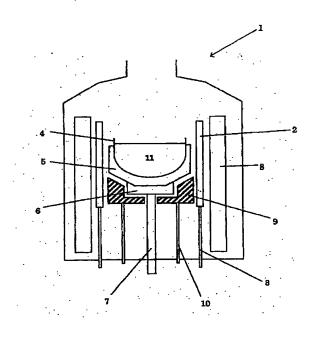
(21)出願番号	特顏平10-230077	(71)出願人 000190149 信慈半導体株式会社
(22)出魔日	平成10年7月31日(1998.7.31)	東京都千代田区丸の内1丁目4番2号
(22)山麓口	<b>一成10年1月31日(1330.1.31)</b>	
		(72)発明者 木村 雅規
		群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越半
		導体株式会社半導体磯部研究所内
		(72)発明者 村岡 正三
	•	群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越半
		導体株式会社半導体磯部研究所内
		(74)代理人 100102532
		弁理士 好宮 幹夫
		Fターム(参考) 40050 FA16
		40077 AA02 BA04 CF00 EG19

# (54) 【発明の名称】 結晶引き上げ装置および結晶引き上げ方法

# (57)【要約】

【課題】 少ないヒータパワーにより大チャージ童の原料を短時間に溶融し、且つ結晶成長を制御できる結晶引き上げ装置と結晶引き上げ方法を提供する。

【解決手段】 少なくとも原料を充填する坩堝と該坩堝を囲繞するヒータを備え、チョクラルスキー法により結晶を製造する結晶引き上げ装置において、前記ヒータからの輻射熱を受けて前記坩堝の下方まで熱伝導により熱を伝え坩堝に向かって輻射熱を放出する熱伝導輻射部材が配置されている結晶引き上げ装置。およびこの装置を用いて結晶を引き上げる方法。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも原料を充填する坩堝と該坩堝を囲繞するヒータを備え、チョクラルスキー法により結晶を製造する結晶引き上げ装置において、

1

前記ヒータからの輻射熱を受けて前記坩堝の下方まで熱 伝導により熱を伝え坩堝に向かって輻射熱を放出する熱 伝導輻射部材が配置されていることを特徴とする結晶引 き上げ装置。

【請求項2】 前記熱伝導輻射部材が、昇降可能であることを特徴とする請求項1 に記載の結晶引き上げ装置。 【請求項3】 前記熱伝導輻射部材が、坩堝の昇降および/またはヒータの昇降と連動して昇降可能であることを特徴とする請求項2 に記載の結晶引き上げ装置。

【請求項4】 前記熱伝導輻射部材が、炭素部材あるいは炭素と金属との複合部材からなることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の結晶引き上げ装置。

【請求項5】 請求項1ないし請求項4のいずれか1項 に記載の結晶引き上げ装置を用いて、結晶を引き上げる ことを特徴とする結晶引き上げ方法。

【請求項6】 請求項1ないし請求項4のいずれか1項 に記載の結晶引き上げ装置を用いて結晶を引き上げる場合に、前記熱伝導輻射部材の位置を制御しながら引き上げることを特徴とする結晶引き上げ方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、チョクラルスキー法(CZ法)により結晶を製造する結晶引き上げ装置および結晶引き上げ方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、チョクラルスキー法による結晶の 製造において、坩堝に原料を充填し、との坩堝を囲繞す るヒータにより加熱し、原料を溶融して融液とし、種結 晶を該原料融液に接触させた後、回転させながらゆっく り引き上げることで結晶棒を成長させ引き上げることが 行われてきた。

【0003】近年引き上げられる結晶の大直径化に伴い、高収率を得るために原料を充填する坩堝を大直径化して原料チャージ量を増大してきた。坩堝内の原料チャージ量が増えると、増えた原料を溶融する時間が長くなるため、単結晶の生産性が低下するとともに、長時間高温にさらされるため石英坩堝の耐久性も低下する。そこで、溶融時間短縮のために、ヒータパワーを増加したり、サブヒータを配置するといった対策が提案された。【0004】しかし、ヒータパワーを増加させた場合には、原料の溶融時間を短縮することはできても坩堝の温度が高くなってしまい、結局坩堝の耐久性が低下してしまう。また消費電力が増加し製造コストが高くなってしまう等の欠点がある。

【0005】またサブヒータを使用する場合(特開平2 50 げ装置と結晶引き上げ方法を提供することを主たる目的

-221184号公報参照)には、専用の電源を必要とし、消費電力も大きくなると同時に、結晶引き上げ装置のコストが高くなり、結果として製品コストが高くなってしまう欠点がある。さらにサブヒータをMCZ法と組み合わせ、結晶の引き上げにおいて結晶成長を制御しようとするもの(特開平2-229786号公報参照)があるが、磁場中ではヒータが応力を受ける為、制御電流の変化によりサブヒータが破損する問題があった。

【0006】以上のように、結晶を引き上げる場合、特に大チャージ量の原料を溶融する場合に、ヒータ自体に改良を加えてヒータが放出する熱量を増大させることにより、溶融時間を短縮しようとする方法は、消費電力が増大する等の問題があり、実用的ではなかった。

【0007】CZ法における原料の溶融においては、メインヒータからの輻射熱が坩堝に吸収され、その一部は内部に輻射と熱伝導により伝わり坩堝内の原料を溶融するが、他の一部は黒鉛坩堝から坩堝軸に熱伝導されてしまい原料の溶融に寄与しない。あるいは坩堝の下側表面から下方に熱放射され、その分の熱量は無駄となってしまう。そこで、この無駄となる熱量を減少させることによって、溶融時間の短縮を図る方法が研究された。

【0008】図2は、そのようなヒータ熱のロスを防ぐ方法として提案された装置の一例を示したものである。図2に示すように、この結晶引き上げ装置1においては、原料11を充填する石英坩堝4とこれを支持する黒鉛坩堝5、さらにこれを囲繞するヒータ2が備えられている。そして、この装置の特徴は、黒鉛坩堝5の下側に断熱板12を配置し、下方に熱が無駄に放出されるのを防いでいることである。このような装置としては、さらに進歩したものとして、特開平4-46099号公報に示されているような、断熱板12の一部を開閉自在にすることにより、断熱板12の熱透過量を調節できるものも提案されている。

【0009】しかしながら、この方法は、断熱板がヒータから直接輻射熱を受けるわけではないため、坩堝から下方へ逃げる熱量を調節するのみで、結晶引き上げ時における坩堝の上下方向の温度バランスを調整する程度の効果しかもっておらず、特に大チャージ量の原料を溶融する際に坩堝の下方に失われる輻射熱を補う効果は殆ど期待できない。

【0010】以上述べたように、従来の技術では、大チャージ量の原料を溶融する際の溶融時間の長時間化や坩堝の耐久性の低下を有効に防ぐことができず、適当な解決手段が望まれていた。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の問題に 鑑みてなされたもので、少ないヒータ加熱電力により大 チャージの原料を短時間に溶融し、坩堝の劣化を防止す るともに、さらには結晶成長を制御できる結晶引き上 げ装置と結晶引き上げ方法を提供することを主たる目的 10

4

とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明の請求項1 に記載した発明は、少なくとも原料を充填する坩堝と該坩堝を囲繞するヒータを備え、チョクラルスキー法により結晶を製造する結晶引き上げ装置において、前記ヒータからの輻射熱を受けて前記坩堝の下方まで熱伝導により熱を伝え坩堝に向かって輻射熱を放出する熱伝導輻射部材が配置されていることを特徴とする結晶引き上げ装置である。

3

【0013】とのように、ヒータからの輻射熱を受けて 坩堝の下方まで熱伝導により熱を伝え坩堝に向かって輻 射熱を放出する熱伝導輻射部材が配置されていれば、熱 伝導輻射部材によりヒータの輻射熱、特にヒータの下側 からの輻射熱を、直接的に受けて効率良く坩堝の下方に 導くことができ、坩堝の下部を積極的に再加熱すること ができる。

【0014】 この場合、請求項2に記載したように、熱伝導輻射部材が、昇降可能であることが好ましく、さらに請求項3に記載したように熱伝導輻射部材が、坩堝の20 昇降および/またはヒータの昇降と連動して昇降可能であることが好ましい。このように、熱伝導輻射部材が昇降可能であり、特に坩堝やヒータの昇降と連動して昇降可能であれば、熱伝導輻射部材を坩堝とヒータの位置関係に応じた所定の位置に移動させることができ、これにより最適な加熱状態を得ることができる。従って、最適の状態で原料の溶融をすることができるし、結晶引き上げ中においても、坩堝内の原料融液の対流状態を最適となるように調整することができる。

【0015】また、請求項4に記載したように、熱伝導輻射部材が、炭素部材あるいは炭素と金属との複合部材からなるものとすることができる。このように、熱伝導輻射部材が、炭素部材あるいは炭素と金属との複合部材からなるのであれば、ヒータからの輻射熱を高効率で吸収することができ、吸収された熱を高い輻射効率で坩堝に向かって放出することができる。

【0016】そして、本発明の請求項5に記載した発明は、請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の結晶引き上げ装置を用いて、結晶を引き上げることを特徴とする結晶引き上げ方法である。このように請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の引き上げ装置を用いて、結晶を引き上げる方法は、大量にチャージされた原料を短時間に少ないヒータパワーで溶融可能な引き上げ方法となる。さらにヒータパワーを低減することができるので、坩堝の耐用寿命を長くすることもできる。従って、結晶の生産性の向上およびコストダウンを図ることができる。

【0017】さらに、本発明の請求項6に記載した発明 は、請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の結 晶引き上げ装置を用いて結晶を引き上げる場合に、熱伝 50

導輻射部材の位置を制御しながら引き上げることを特徴とする結晶引き上げ方法である。このように本発明の結晶引き上げ装置を用いて結晶を引き上げる場合には、前記原料溶融時間の短縮等ができるのみならず、熱伝導輻射部材の位置を制御しながら引き上げるようにすれば、結晶成長の安定性や、結晶に取り込まれる不純物の濃度の均一性に影響を与える坩堝内の原料融液の対流状態を最適にすることができ、結晶性にも優れた結晶を引き上げることができる。

【0018】以下、本発明につきさらに詳細に説明する。本発明の発明者は、大チャージ量の原料を石英坩堝に劣化を生じることなく短時間で溶融し、さらには結晶成長を制御することができる結晶引き上げ装置と結晶引き上げ方法について鋭意研究を重ねた。その結果、ヒータからの輻射熱を直接的に受けることができ、この熱を坩堝の下方まで熱伝導により伝え、坩堝に向かって輻射熱を放出することができる熱伝導輻射部材を配置することにより、上記課題を解決することを着想し、改良を重ねた結果、本発明を完成するに到ったものである。

【0019】前述のように、従来のヒータ自体を増設した結晶引き上げ装置は、消費電力が増大する等の問題があるため実用性に欠け、図2に示したような断熱板を配置した装置は、坩堝以外の場所に逃げる熱量を調節するのみで、坩堝を積極的に再加熱するわけではないため、坩堝の上下方向の温度バランスを調整することにより原料融液の対流を調整し結晶成長を制御することはできても、原料の溶融時間を短縮する効果は乏しかった。

【0020】そこで、本発明の発明者は、従来では坩堝以外に逃げてしまっていたヒータからの輻射熱を直接受け、それを坩堝の直近まで伝導し、その伝導した熱を坩堝に再輻射できる機能をもつ熱伝導輻射部材を配置することにした。このようにすれば、同じヒータパワーでも坩堝が受ける全熱量は大幅に増え、石英坩堝に損傷を与えることなく原料の溶融時間を短縮することができる。 【0021】この熱伝導輻射部材は、一般的な炭素素材や金属素材等を用いて簡単に作製することができ、このような部材を適当に配置することにより、原料の溶融時間を短縮し、ヒータパワーを低減して坩堝の耐用寿命を長くすることができる。

【0022】さらに、この熱伝導輻射部材の位置を任意に移動することにより、例えば、充填された原料の量の相違に従い、熱伝導輻射部材の位置を変更し、効率的に原料の溶融をすることができる。また、坩堝の上下方向の温度バランスを調整することもでき、これによって坩堝の原料融液の対流を調節して、原料融液の対流に関係した結晶成長の安定性や結晶に取り込まれる不純物の濃度の均一性を制御することができる。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態につき説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

図1は本発明の結晶引き上げ装置の一例を示した説明図 である。図1に示すように、チョクラルスキー法により 結晶を製造する結晶引き上げ装置1において、原料11 を充填する石英坩堝4とこれを支持する黒鉛坩堝5を備 えており、さらにこれを囲繞するヒータ2を備えてい る。ヒータの外側には断熱材8が配置され、保温効果を 得ている。

【0024】またヒータ2は、これを支持するヒータ支 持軸3を介して昇降機構(図示せず)により昇降可能と されている。黒鉛坩堝5は、これを支持する坩堝支持円 10 盤6に組み込まれ、該坩堝支持円盤6は坩堝軸7の上端 に固定されている。坩堝軸7は駆動機構(図示せず)に よって昇降、回転自在とされている。これらの黒鉛坩堝 5及びヒータ2の位置関係は、例えば結晶引き上げ時に おける石英坩堝4内の原料11の残量その他の状態によ り自在に変化させることが可能なようになっている。

【0025】とこで、ヒータ2の下側と坩堝支持円盤6 の側面の空間から坩堝支持円盤6の下側面を取り囲むよ うに熱伝導と輻射機能を備えた熱伝導輻射部材9が配置 されているのが本発明の結晶引き上げ装置の特徴であ る。この熱伝導輻射部材9は熱伝導輻射部材支持軸10 を介して昇降機能(図示せず)により昇降可能となって おり、単独で昇降することも、また黒鉛坩堝5の昇降お よびヒータ2の昇降と連動して、昇降することもできる ようになっている。

【0026】この熱伝導輻射部材9は、耐熱性に優れ、 熱の吸収率と輻射効率が高い炭素部材で構成されている ことが好ましく、あるいは外部を炭素で構成し、内部を 高融点の金属で構成するような複合部材としても良い。 このような複合部材を用いた構造とすることの利点は、 該部材の表面ではヒータ2からの輻射熱を高効率で吸収 することができ、また吸収された熱を該部材内部の金属 を伝って高い熱伝導率で伝えることができ、さらに該部 材の表面から高い輻射効率で坩堝支持円盤6や黒鉛坩堝 5に向かって輻射熱を発することが可能である点にあ る。ことで髙融点金属としては、例えばW(タングステ ン) あるいはMo(モリブデン) などが挙げられるが、 これに限る必要はない。

【0027】とのような、本発明の熱伝導輻射部材9 の、図2のような従来の断熱板12との最大の相違点 は、本発明の熱伝導輻射部材9は、例えばその側面でヒ ータ2の熱を直接受ける事ができるようになっている事 である。従って、図1の構成例では、熱伝導輻射部材9 の側面を大きくし、ヒータ2の熱をより効率よく受領で きるような構造をしている。

【0028】以下、この本発明の結晶引き上げ装置1を 用いて原料の溶融および結晶の引き上げを行う場合につ いて説明する。この結晶引き上げ装置1を用いて、石英 坩堝4に充填された原料11を溶融する場合、例えば充 填された原料の底部の方から溶融するため黒鉛坩堝5を 50 タ2との位置関係に従うように予め位置を設定してお

ヒータより相対的に高くすると、坩堝支持円盤6の下側 とヒータ2との間には大きな空間ができる。ヒータ2か らの輻射熱は水平方向に作用するが、これを受けるのは 距離の離れた坩堝軸7であり、ヒータ2からの輻射熱線 に対する坩堝軸7の投影面積は小さく、ヒータ2からの

輻射熱を有効に受けることはできない。しかも、受け取 った輻射熱は熱伝導によって黒鉛坩堝5とは反対の下側 に逃げてしまう。

【0029】そこで、熱伝導輻射部材9を上記の空間を ほぼ埋めるように位置させれば、ヒータ2の下部側面か ら発せられた輻射熱を前記熱伝導輻射部材9の側面で直 接受けることができる。熱伝導輻射部材9により受けた 熱は、該部材の内部を熱伝導により伝わり、黒鉛坩堝5 や坩堝支持円盤6の下方まで導かれる。そして、熱伝導 輻射部材9が黒鉛坩堝5や坩堝支持円盤6に向かって輻 射熱を放出することにより、黒鉛坩堝5の下部を積極的 に再加熱することができる。

【0030】なお、本発明の結晶引き上げ装置1は、図 2に示したような断熱板12を使用することを妨げるも のではない。例えば、この熱伝導輻射部材9の下側に、 上記の断熱板12を配置してもよく、このようにして熱 伝導輻射部材9の温度をより効率的に高温に保つように してもよい。

【0031】ところで、引き上げる結晶がシリコンのよ うな高純度が要求される結晶である場合については、一 般に結晶引き上げ装置内の高温部分で部材として金属を 用いることは、結晶に汚染を与える弊害が懸念されてい るところである。しかし、本発明においては、例えば熱 伝導輻射部材9が炭素と金属との複合部材である場合で あっても、熱伝導輻射部材9は、原料11よりも下方に 位置し、しかも一般に雰囲気ガスは一方的に坩堝上方か ら下方に向かって流れ、結晶引き上げ装置1の底部から 排出されるのみである。したがって、万が一、該熱伝導 輻射部材9の内部から金属元素が拡散によって揮散した としても、ガスによって結晶引き上げ装置1の外に排出 され、原料融液中に混入することはない。

【0032】石英坩堝4内に充填された原料11の溶融 進行中は、一般に原料11の進行に合わせて、最も効率 良く原料の溶融が行われるように、黒鉛坩堝5とヒータ 2の位置を移動させるが、本発明ではそれに合わせて熱 伝導輻射部材9を移動させるのが好ましい。また、石英 坩堝4内に充填された原料11の溶融が完了して、結晶 引き上げの工程に入ると、今度は原料融液の対流を制御 するために、適宜、熱伝導輻射部材9の位置を所定の位 置に制御しながら引き上げが行われる。

【0033】この場合、熱伝導輻射部材9が、黒鉛坩堝 5 およびヒータ2の昇降と連動して連続的にその位置を 制御しても良いし、あるいは、必ずしもこれらに連動し て連続的に位置が制御されなくとも、黒鉛坩堝5とヒー

(5)

10

き、その設定位置に熱伝導輻射部材9を昇降移動させ、 引き上げ中その位置で固定するようにしても良い。

【0034】とのように、本発明の結晶引き上げ装置を 用いて結晶を引き上げる場合に、熱伝導輻射部材9の位 置を制御しながら引き上げることにより、結晶は安定し て成長し、結晶性に優れた結晶を引き上げることができ る。

[0035]

【実施例】以下、本発明を実施例および比較例を挙げて 説明する。

(実施例)図1に示す本発明の結晶引き上げ装置1を用いて結晶の引き上げを行った。石英坩堝4のサイズは直径24インチであり、130kgの原料11を石英坩堝4に充填して結晶の引き上げを行うこととし、原料の溶融時間、消費電力および結晶の成長特性を測定した。

【0036】なお、この結晶引き上げ装置1の熱伝導輻射部材9としては、Moをカーボン素材で覆った、炭素と金属との複合部材を用いた。また原料11の溶融が終了した後は、石英坩堝4内の原料11の融液の対流を制御するために、熱伝導輻射部材9の位置を坩堝の移動に\*20

\*連動して、原料融液の対流を制御しつつ、結晶の引き上げを行った。

【0037】(比較例)また比較のため、図2に示す従来の結晶引き上げ装置1を用いて結晶の引き上げを行った。石英坩堝4のサイズ、原料11の量は実施例と同じとして、同様に結晶の引き上げを行うこととし、原料の溶融時間、消費電力および結晶の成長特性を測定した。なお、この結晶引き上げ装置1の断熱板12としては、断熱板12の一部を開閉可能とすることにより、断熱板12の熱透過量を調節できるものとした。そして、実施例と同様に、原料11の溶融が終了した後は、石英坩堝4内の原料11の融液の対流を制御するために、断熱板12の熱透過量を調節して、原料融液の対流を制御しつつ、結晶の引き上げを行った。

【0038】 これらの実施例、比較例の測定結果を、比較例の値を100%とした場合の実施例の値を並記することにより比較し、表1に示した。

[0039]

【表1】

·	実施例	比較例
溶融時間	8 0	1 0 0
消費電力	8 5	1 0 0
結晶成長特性	形状良好	形状良好

(単位%)

【0040】表1より、実施例の本発明の結晶引き上げ 装置では、従来の結晶引き上げ装置に比べて、溶融時間、消費電力ともに著しく改善されていることが判る。 また、結晶引き上げ中に、石英坩堝4内の融液の対流を 制御して引き上げを行ったため、成長した結晶の形状は 40 良好なものとなっている。

【0041】一方、比較例の従来の結晶引き上げ装置では、断熱板12の熱透過量を制御することにより、石英坩堝4内の融液の対流を制御して引き上げを行ったため、成長した結晶の形状は良好なものとなっているが、溶融時間、消費電力ともに、実施例の本発明の結晶引き上げ装置に比べて劣っている。これより断熱板を設ける方法では、引き上げる結晶の結晶性を制御することはできても、溶融時間、消費電力を低減する効果は薄いことが判る。

【0042】さらに、操業後の石英坩堝を調べてみた結果、実施例の石英坩堝の劣化度は比較例の石英坩堝より少なく、更に長時間の操業が可能であることが判った。 従って本発明により、操業時間を長時間化させ、結晶生産性の一層の向上が可能であることが判った。

【0043】なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなる場合であっても本発明の技術的範囲に包含される。【0044】例えば、本発明で言う「チョクラルスキー法」とは、坩堝内の融液に磁場を印加しながら結晶を育成する、いわゆるMCZ法も含むものであり、本発明の結晶引き上げ装置および結晶引き上げ方法は、当然MCZ法においても適用でき、その効果を発揮できるもので

特開2000-53486

10

ある。

#### [0045]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 大チャージ量の原料を短時間に少ないヒータパワーで溶 融することが可能となる。その結果、生産性の向上とコ ストの低減を図ることができる。さらに、ヒータパワー を低減することができるので、坩堝の耐用寿命を長くす ることができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の結晶引き上げ装置の一例を示した説明\*10

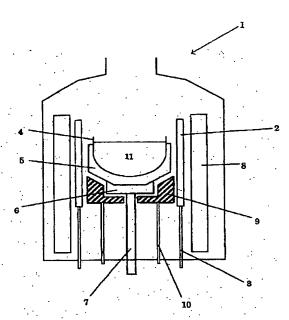
\*図である。

【図2】従来の結晶引き上げ装置の一例を示した説明図である。

# 【符号の説明】

1…結晶引き上げ装置、 2…ヒータ、 3…ヒータ支持軸、4…石英坩堝、 5…黒鉛坩堝、 6…坩堝支持円盤、 7…坩堝軸、8…断熱材、 9…熱伝導輻射部材、 10…熱伝導輻射部材支持軸、11…原料、 12…断熱板。

【図1】



[図2]

